



P1 HEATSINK
 MAT'L: 6063-T5 ALUMINUM (AAVID EXTRUSION #60840)
 FINISH: ANODIZE PER MIL-A-8625, TYPE II, CL 2, BLACK
 TYPICAL BREAKDOWN VOLTAGE > 300V

NOTES:

1. Unless otherwise noted, all dimensions are in inches.
2. Break all sharp edges, de-burr & remove loose chips.
3. Mark with contrasting ink as shown, if specified by purchase order.
4. Thermal rating: 1.48°C/W

TOLERANCES - UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE: MODULAR PACKAGE HEATSINK		MODEL: HS31	
.XX = ±.01 [.254]		SUBJECT: MECHANICAL DRAWING		REV: E	
.XXX = ±.005 [.127]		ENGINEER: AOL		DATE: 24MAR14	
ANG. = ±5°		DRAWN BY: J.FAY		FILENAME: HS31	
		DCL: 14040		SHEET: 1 OF 1	
		APEX MICROTECHNOLOGY			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:

Click to view products by [Apex Microtechnology](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[581102B00000G](#) [656-15ABPE](#) [657-20ABPNE](#) [7020B-TC12-MTG](#) [73452PPBA](#) [7G0011A](#) [PF720G](#) [A22-4026](#) [HAH10L](#) [1542616-1](#) [HS-2506-F1](#) [HS-87M0-F2](#) [218-40CTE3](#) [231-69PAB-15V](#) [25-7520](#) [SW50-4G](#) [231-75PAB-13V](#) [231-75PAB-15V](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [CLP212SG](#) [CLP-7701G](#) [HAA083](#) [HAF10L](#) [HAQ10T](#) [D10100-28](#) [TO5-002D](#) [BDN183CBA01](#) [3-21053-4](#) [32438](#) [TX0506-1B](#) [TX1806B](#) [LAE66A3CB](#) [WA-DT2-101E](#) [511-3U](#) [73381PPBA](#) [73403PPBA](#) [7G0047C](#) [COMX-440-HSP](#) [510-12M](#) [D10650-40T5](#) [V8511 Y](#) [APF40-40-13CB/A01](#) [780653U04500G](#) [ATS-54310K-C2-R0](#) [FK 216 CB SA](#) [FK 231 SA 220](#) [648-51AB](#) [657-20ABPESC](#) [2341BG](#)